

# 柔軟性 エポキシフィルム

開発品

## 特徴

◆ **耐熱性と密着性に柔軟性・復元性をプラス**  
Heat resistance and adhesion with flexibility and resilience

### 耐熱性

- リフロー耐性  
Reflow Resistance
- 架橋構造により溶融しない  
Not melted by cross-linked structure

### 復元性

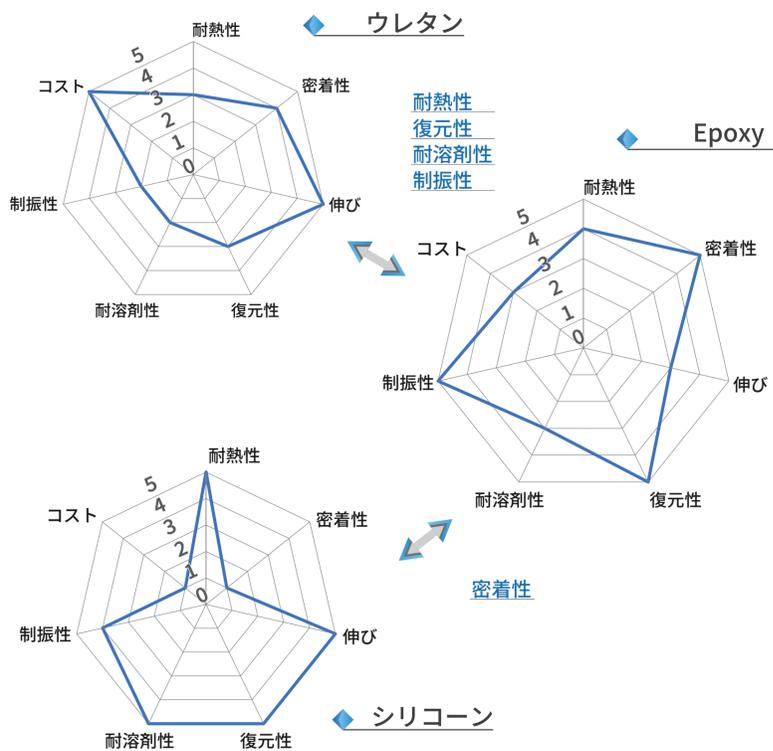
- 架橋構造による高い復元性  
High resilience by cross-linked structure
- 衝撃吸収性・制振特性  
Shock absorption and Vibration damping

### 密着性

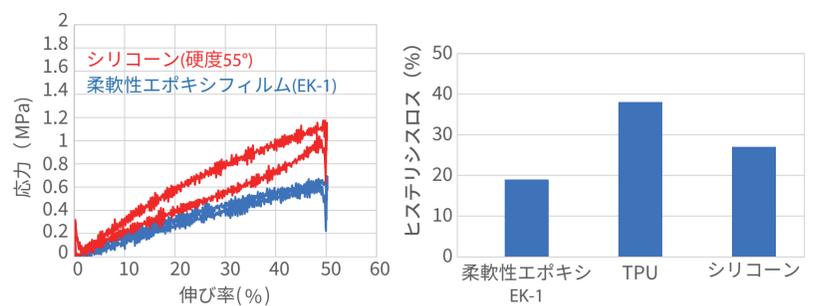
- 表面処理なしで導電ペーストの印刷可能  
Conductive paste printable without surface treatment
- 銅箔とのラミネートが可能  
Can be laminated with Copper foil



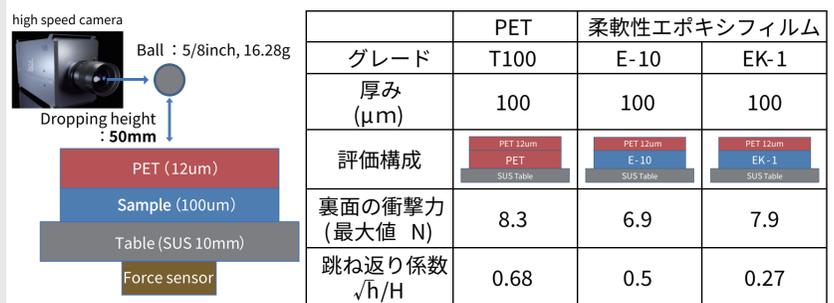
◆ **耐熱性・密着性**  
Heat resistance and adhesion



◆ **復元性**  
Heat resistance and adhesion

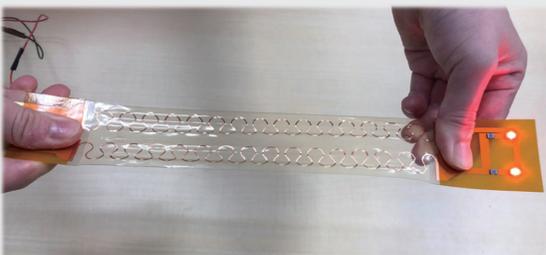


◆ **衝撃吸収性**  
Shock absorption



## 想定用途

◆ **ストレッチャブル回路基板**  
Stretchable print circuit



◆ **半導体部材の衝撃吸収・破損防止**  
Shock absorption /  
Damage prevention of semiconductor



◆ **車載用電子部材**  
Automotive electronic components

